半導體 SIG 第一次活動

撰文:宋栢安





北美分會今年 (2022 年)1 月份起,開始推行半導體 Special Interest Group(SIG)活動,並把相關經驗分享給群傑學長,以此為借鏡,我們和聯席會學長姊討論後,決定 TEN 也設立半導體 SIG,歡迎對於半導體產業有興趣的學長姊自由報名參與,並控制在線上線下總人數 30 人之內,以確保討論的品質。首先,半導體 SIG 第一次活動於台北10 月 1 日上午 10 點至中午 12 點,在群傑學長辦公室大清華傳媒舉行,邀請集邦科技郭祚榮 (Ken Kuo) 記憶體儲存事業處研究副總 Trendforce VP,以及摩根士丹利詹家鴻 (Charlie Chan)執行董事 (Morgan Stanley Executive),針對本次主題「Is Party Over? 2023 後未來半導體市場趨勢」。

本次 SIG 活動共 17 人實體參與、10 人線上參加,但不論是線上或線下與會的學長姊,我們共同看好 2023 年下半年半導體產業就會開始復甦,2022 年底到 2023 年上半年會是產業發展上比較緊縮的狀態,因此在 2023 年上半年就要做好準備。會後,我們一同享用午餐,聊聊彼此的近況,相約下個月年會活動再聚!



